

N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

■ Features

- Low On-resistance
- Simple Drive Requirement
- Dual N MOSFET Package
- Pb Free Plating Product

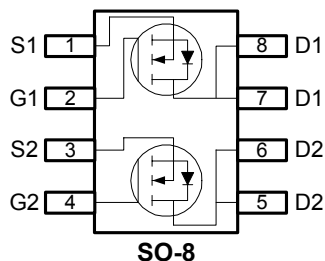
■ General Description

The advanced power MOSFET provides the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, ultra low on-resistance and cost-effectiveness.

■ Product Summary

BV_{DSS} (V)	$R_{DS(ON)}$ (m Ω)	I_D (A)
30	26	6.8

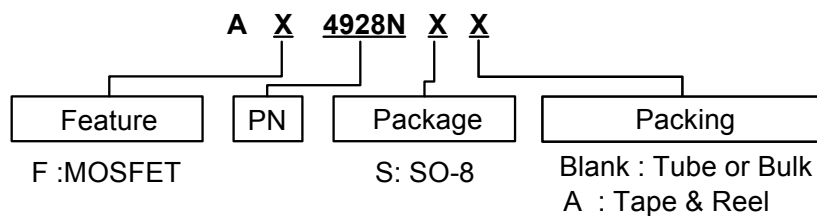
■ Pin Assignments



■ Pin Descriptions

Pin Name	Description
S1/2	Channel 1/2 Source
G1/2	Channel 1/2 Gate
D1/2	Channel 1/2 Drain

■ Ordering information



**AF4928N****N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET****■ Absolute Maximum Ratings**

Symbol	Parameter	Rating	Units
V_{DS}	Drain-Source Voltage	30	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	± 20	V
I_D	Continuous Drain Current (Note 1)	$T_A=25^\circ\text{C}$	A
		$T_A=70^\circ\text{C}$	
I_{DM}	Pulsed Drain Current (Note 2)	40	A
P_D	Total Power Dissipation	$T_A=25^\circ\text{C}$	W
	Linear Derating Factor		
T_{STG}	Storage Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

■ Thermal Data

Symbol	Parameter	Maximum	Units
$R_{thj-amb}$	Thermal Resistance Junction-ambient (Note 1)	Max.	$^\circ\text{C/W}$

■ Electrical Characteristics at $T_J=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	30	-	-	V
$\Delta BV_{DSS} / \Delta T_J$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	Reference to 25°C , $I_D=1\text{mA}$	-	0.03	-	$\text{V}/^\circ\text{C}$
$R_{DS(on)}$	Static Drain-Source On-Resistance (Note 3)	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=6\text{A}$	-	-	26	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=4\text{A}$	-	-	40	
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	1	-	3	V
g_{fs}	Forward Transconductance	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=6\text{A}$	-	15	-	S
I_{DSS}	Drain-Source Leakage Current ($T_J=25^\circ\text{C}$)	$V_{DS}=30\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	-	-	1	μA
	Drain-Source Leakage Current ($T_J=70^\circ\text{C}$)	$V_{DS}=24\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	-	-	25	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage	$V_{GS}=\pm 20\text{V}$	-	-	± 100	nA
Q_g	Total Gate Charge (Note 3)	$I_D=6.8\text{A}$	-	9	15	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge	$V_{DS}=24\text{V}$	-	2	-	
Q_{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge	$V_{GS}=4.5\text{V}$	-	6	-	
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time (Note 3)	$V_{DS}=15\text{V}$	-	10	-	ns
t_r	Rise Time	$I_D=1\text{A}$	-	9	-	
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	$R_G=3.3\Omega, V_{GS}=10\text{V}$	-	18	-	
t_f	Fall-Time	$R_D=15\Omega$	-	6	-	
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS}=0\text{V}$	-	580	930	pF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS}=25\text{V}$	-	150	-	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$f=1.0\text{MHz}$	-	108	-	
R_G	Gate Resistance	$f=1.0\text{MHz}$	-	0.9	-	Ω

■ Source-Drain Diode

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{SD}	Forward On Voltage (Note 3)	$I_S=1.7\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$	-	-	1.3	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time (Note 3)	$I_S=6.8\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$	-	15	-	ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	9	-	nC

Note 1: Surface mounted on 1 in² copper pad of FR4 board; 135 $^\circ\text{C/W}$ when mounted on Min. copper pad.

Note 2: Pulse width limited by Max. junction temperature.

Note 3: Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.

N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

Typical Performance Characteristics

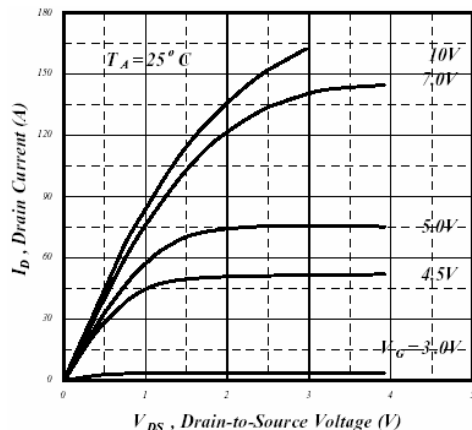


Fig 1. Typical Output Characteristics

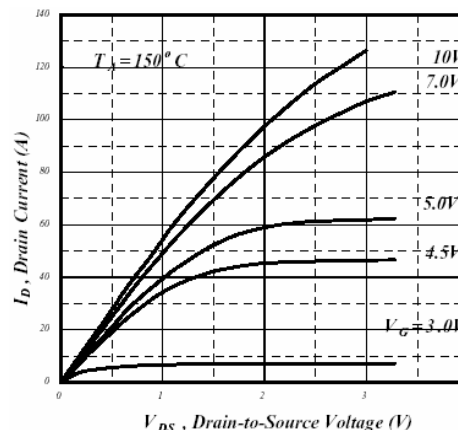


Fig 2. Typical Output Characteristics

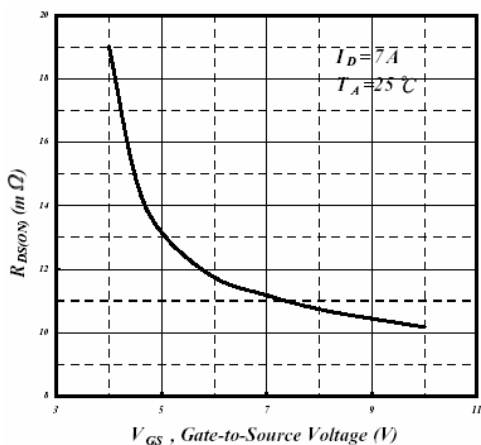


Fig 3. On-Resistance v.s. Gate Voltage

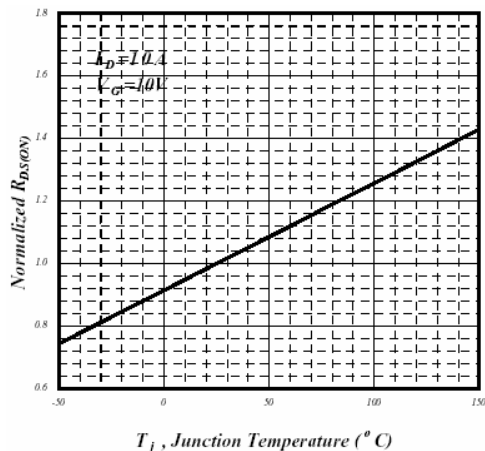


Fig 4. Normalized On-Resistance v.s. Junction Temperature

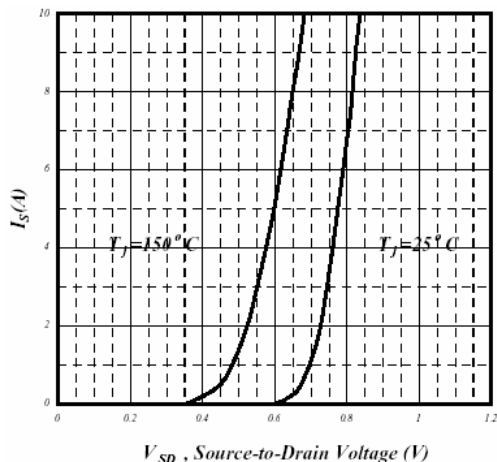


Fig 5. Forward Characteristic of Reverse Diode

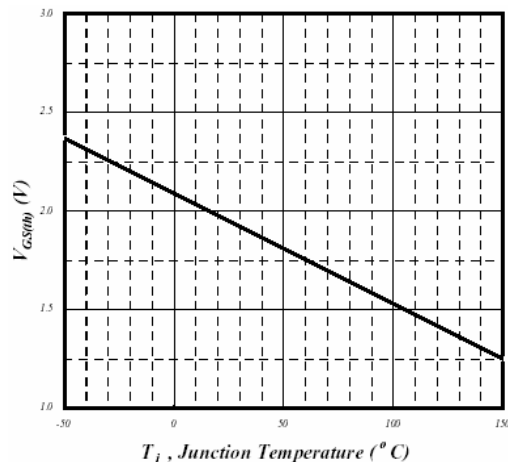


Fig 6. Gate Threshold Voltage v.s. Junction Temperature

N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

■ Typical Performance Characteristics (Continued)

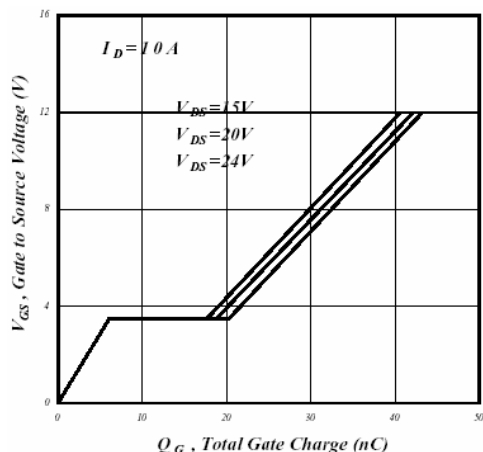


Fig 7. Gate Charge Characteristics

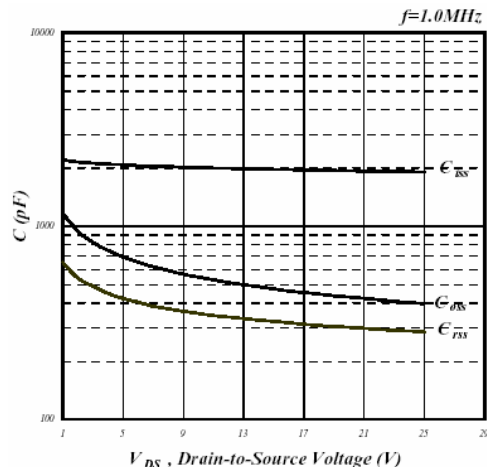


Fig 8. Typical Capacitance Characteristics

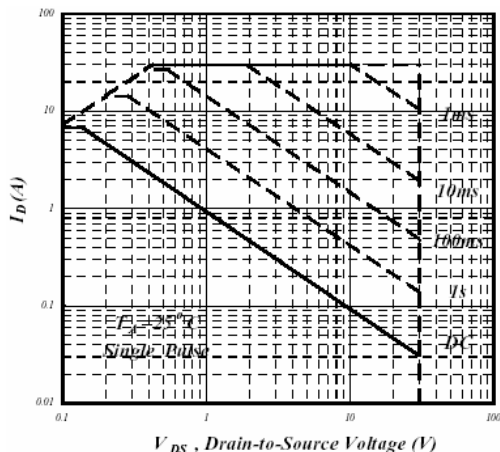


Fig 9. Maximum Safe Operating Area

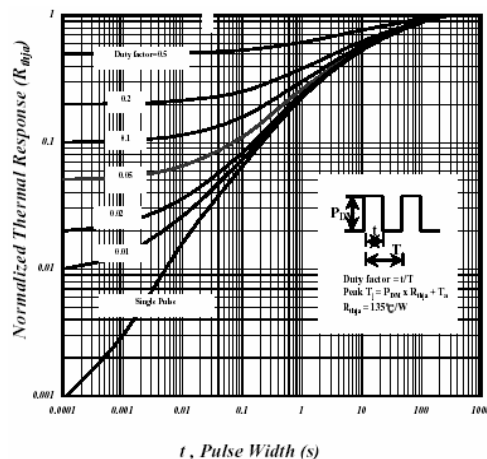


Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance

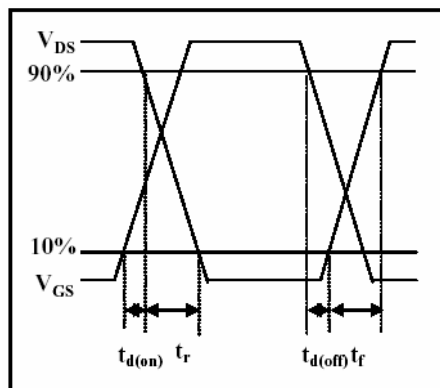


Fig 11. Switching Time Waveform

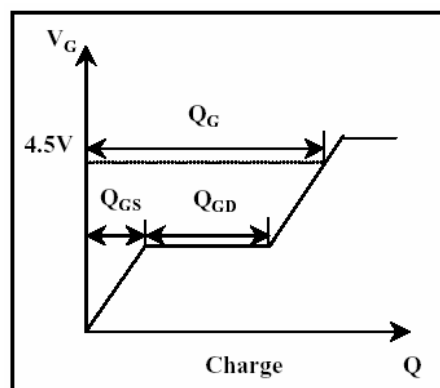
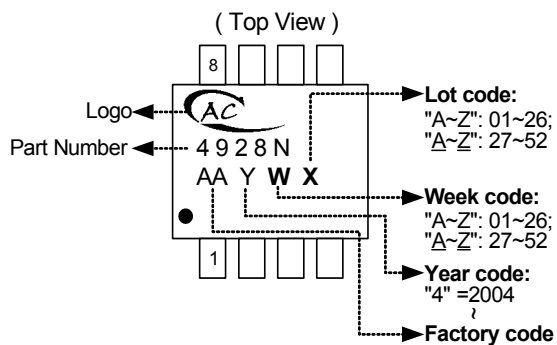


Fig 12. Gate Charge Waveform

N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

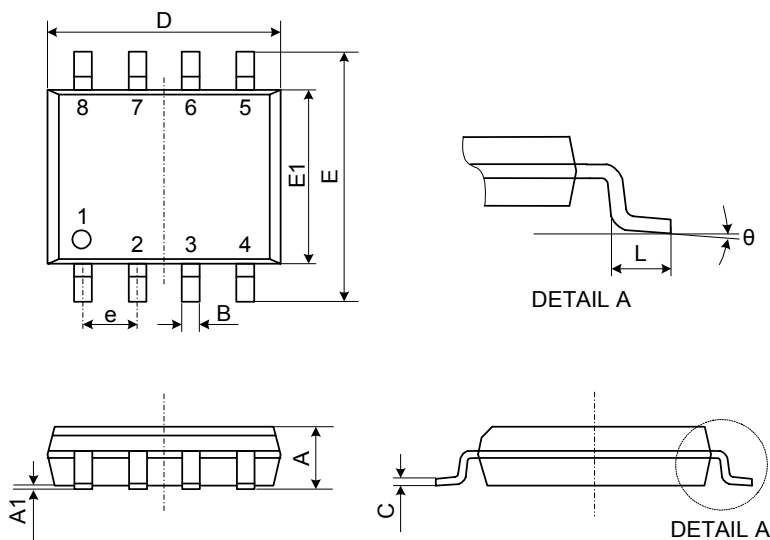
■ Marking Information

SO-8



■ Package Information

Package Type: SO-8



1. All Dimensions Are in Millimeters.
2. Dimension Does Not Include Mold Protrusions.

Symbol	Dimensions In Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
A	1.35	1.55	1.75
A1	0.10	0.18	0.25
B	0.33	0.41	0.51
C	0.19	0.22	0.25
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.15	6.50
E1	3.80	3.90	4.00
L	0.38	0.71	1.27
θ	0°	4°	8°
e	1.27 TYP.		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А